派生開発カンファレンス2013

ソースコード主体の派生開発から モデル主体の派生開発へ

~ 設計の見える化による設計品質の維持と改善 ~

2013.5.24 派生開発推進協議会 T20研究会 (株)日立情報制御ソリューションズ渡辺 滋

派生開発カンファレンス2013

ソースコード主体の派生開発からモデル主体の派生開発へ

~ 設計の見える化による設計品質の維持と改善 ~

Contents

- ★1. T20研究会のメンバと活動
 - 2. 課題分析と解決策検討
 - 3. サンプル事例による効果検証
 - 4. 今後の課題と方針

1-1. T20研究会のテーマとメンバ

● テーマ:「XDDP」とモデル駆動開発の融合

● 目 的:

「XDDP」とモデル駆動開発の融合を通じて、派生開発における新たなアプローチを検討し、派生開発の現場で課題としているソフトウェア・アーキテクチャの劣化防止や改善について、解決方法を確立させる

● メンバ:

斎藤 賢一 (株)エクスモーション

河野 岳史 スパークスシステムズジャパン(株)

厚田 鳴海 パナソニックファクトリーソリューションズ(株)

臼井 公二彦 トヨタテクニカルディベロップメント(株)

渡辺 滋 (株)日立情報制御ソリューションズ

XDDP:eXtreme Derivative Development Process

1-2. T20研究会発足の経緯と想い

【研究会発足の経緯】

- モデリングを主体とした開発手法の適用支援を行っている中で、開発の80%を 占めている派生開発プロジェクトという大きな壁があることに気付いた
- これを対処しない限り、モデリングを主体とした開発手法も何故か無力に感じて しまい、悩み始めた
- もしかすると、世の中に同じような問題意識を持っている技術者がいるのではと 思い始め、そのような方々と議論しながら一緒に考えた方が、より早く、より良い ものができるだろうと考えた

【メンバの想い】

- XDDPは派生開発の抱える問題に的確に対処できる優れたプロセスであるが、 ソフトウェアの変更に関する設計の具体的対処法を示してはいない
- 派生開発におけるソフトウェアエンジニアリングの部分、とくにソフトウェア設計を モデリング手法でカバーし、XDDPの変更設計書につなげたい
- XDDPの適用対象外であるアーキテクチャの劣化防止や改善に関する課題解消 のための実現手段を探り、XDDPを進化させたい。

1-3. T20研究会の活動

◆ 活動方針

基本的には、メーリングリストベースでの活動 活動計画に沿って、1回/月の頻度で秋葉原にて研究集会を実施

◆ 活動計画

(1) XDDPへのモデリング*手法導入: 現在、検討中(今回の発表内容)

(2) モデル駆動開発へのXDDP導入: (1) の検討完了後、検討予定

(3) 影響範囲のモデル化: (1) の中で検討中

(4) モデリングツールとの連携: その都度、必要に応じて検討

◆ 成果物

開発現場で活用できる具体的内容で構成したガイドライン:

「モデル主体派生開発ガイドライン」(仮称)

【*注記】モデリングの表記には、UML(<u>U</u>nified <u>M</u>odeling <u>L</u>anguage)やMATLAB/Simulinkを使用する.

派生開発カンファレンス2013

ソースコード主体の派生開発からモデル主体の派生開発へ

~ 設計の見える化による設計品質の維持と改善 ~

Contents

- 1. T20研究会のメンバと活動
- ★2. 課題分析と解決策検討
 - 3. サンプル事例による効果検証
 - 4. 今後の課題と方針

2-1. 派生開発に関する問題

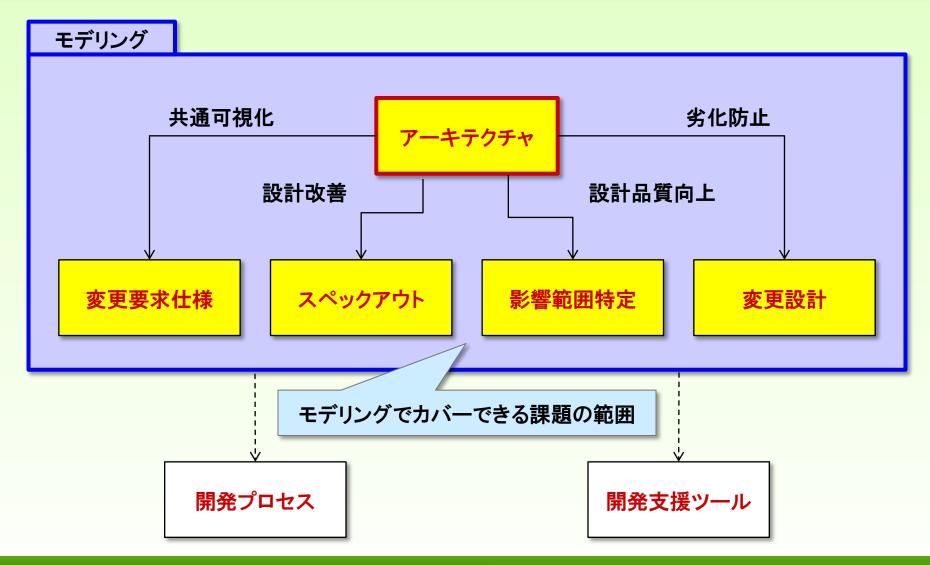
派生開発の現場では、以下のような問題が発生している:

- 派生開発を続けていると、プログラムの細かい部分に着目してしまい、 アーキテクチャ設計の視点が失われ、設計品質が低下する
- 文章主体の記述(変更要求仕様書、変更設計書)では、表形式により 上から下へと直線的に表現されているため、条件を把握しにくく、処理 フローや条件分岐が分かりにくい
- スペックアウトでは、担当者がどのような図を作成してよいか分からず 個人に依存している
- モデル駆動開発で派生開発を行おうとしても、新規開発プロセスしかないため、その方法は担当者任せになっている
- 派生開発、特に変更の分析、設計を支援するツールの必要性を感じて いるが、現状は極めて少ない

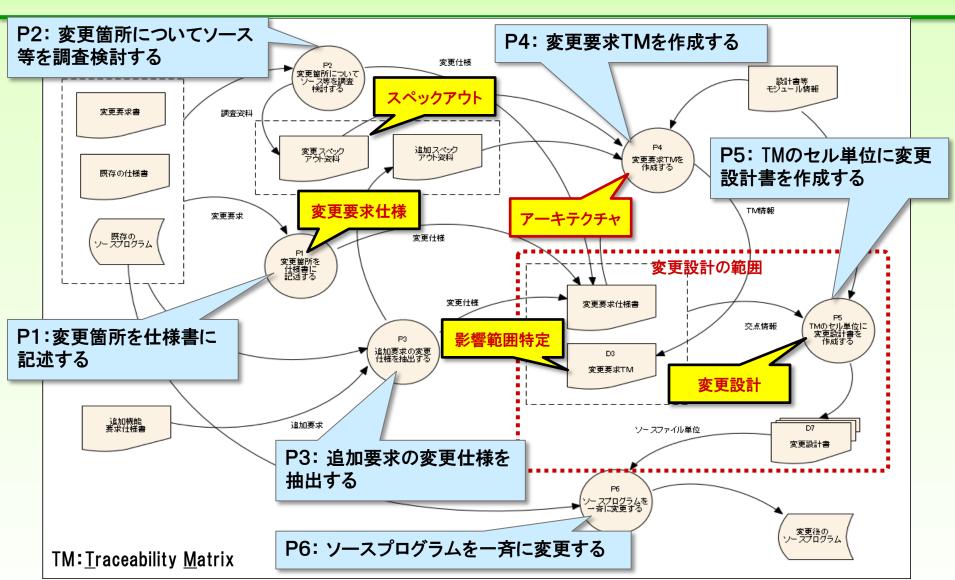
2-2. T20研究会における課題一覧

No.	課題項目	課題内容	
1	開発プロセス	派生開発に特化したモデル駆動開発プロセスが確立されていない	
		モデル主体による派生開発を行う場合、プロセスをどのように考えたらよいか	
2	変更要求仕様	変更要求仕様の文章表現では曖昧さや個人差があり分かりにくい	
		変更要求仕様を、変更要求書の文章だけではなく、視覚化したモデルで補足できないか	
3	スペックアウト	スペックアウトの成果物作成について有効なガイドがない	
		対象となるソースコードから、どのようにスペックアウトして成果物を作成するか	
4	変更設計	変更設計仕様の記述がプログラム内の視点になりやすく変更漏れが発生しやすい	
		変更設計には、インタフェース、構造、振る舞いなど、複数の視点が必要になる	
5	影響範囲特定	変更の影響範囲の特定や局所化について具体的な方法がない	
		影響範囲の特定や局所化は、解析ツールだけでは無理で具体的な方法が必要である	
6	アーキテクチャ	機能の変更・追加の中ではソフトウェアアーキテクチャの劣化防止や改善が難しい	
		アーキテクチャ全体を見れないので、部分的な範囲の開発では、かなり困難になる	
7	開発支援ツール	変更の分析、設計やトレーサビリティ管理を支援する強力なモデリングツール*がない	
		派生開発に有効な支援機能を持つモデリングツールが提供されていない	

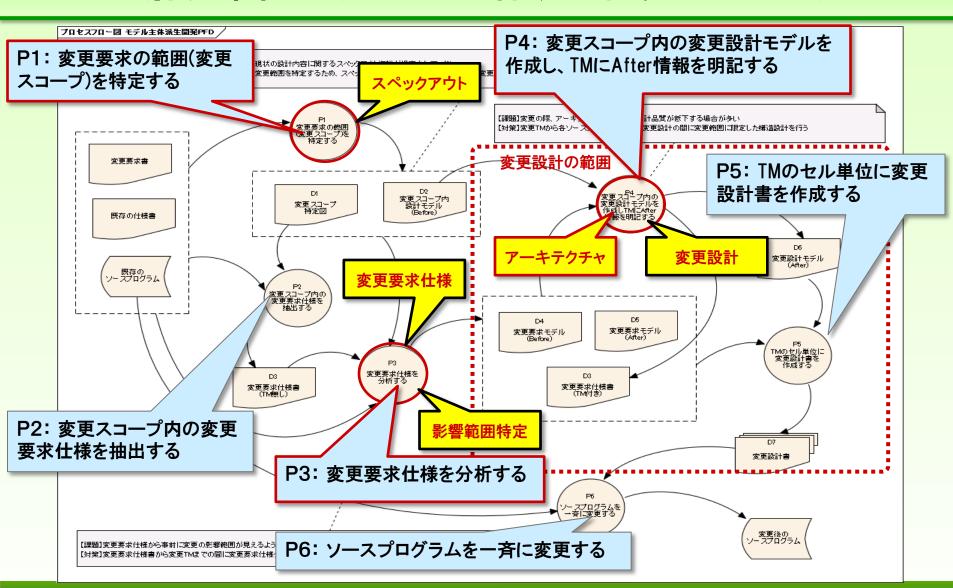
2-3. 課題分析(課題項目間の関係)



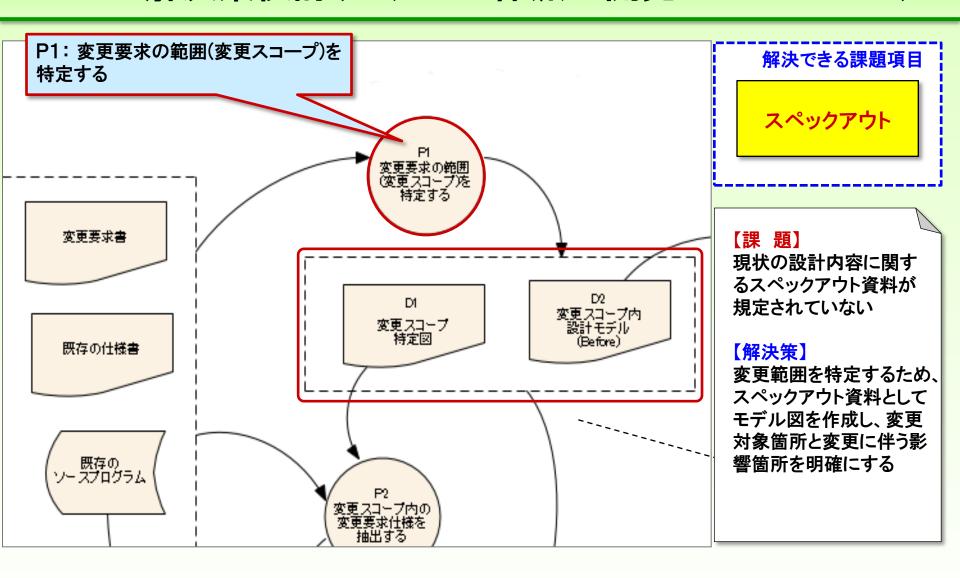
2-4. 課題分析(XDDP変更プロセスでの課題確認)



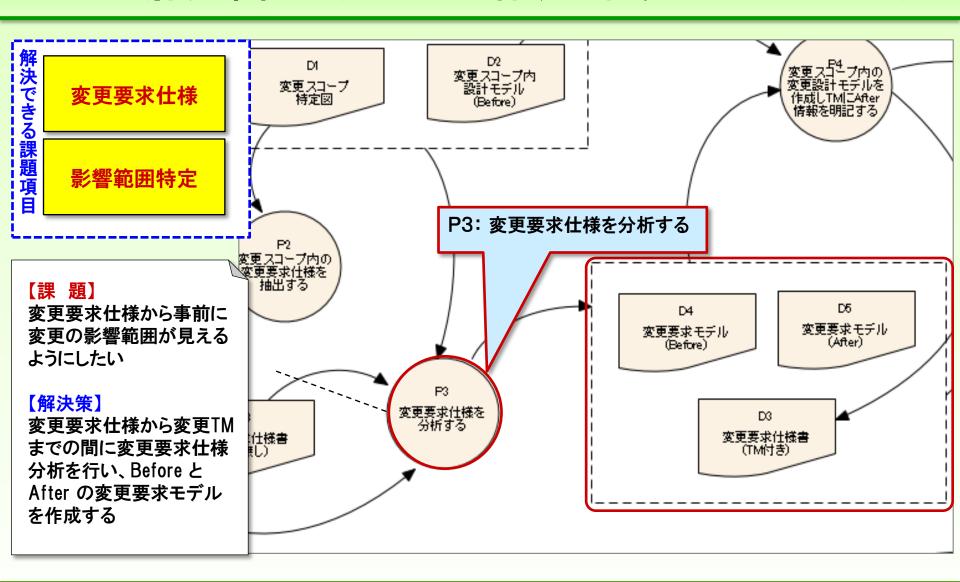
2-5. 解決策検討(モデル主体派生開発プロセス)



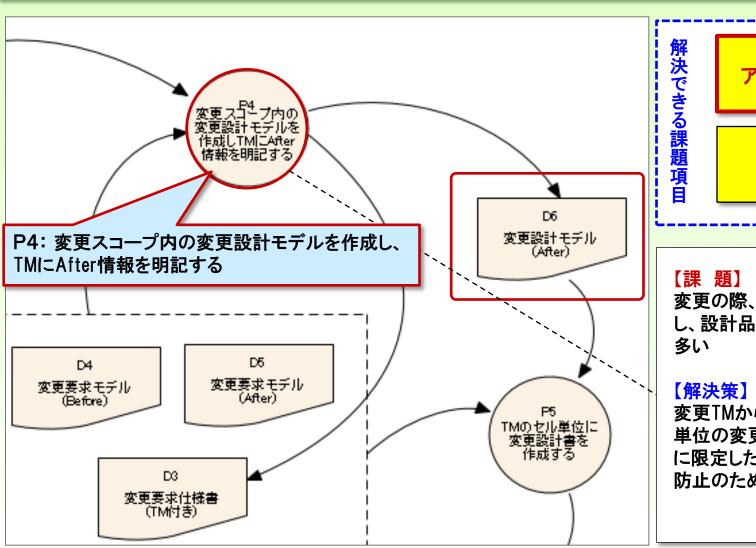
2-6. 解決策検討(モデル主体派生開発プロセス: P1)



2-7. 解決策検討(モデル主体派生開発プロセス: P3)



2-8. 解決策検討(モデル主体派生開発プロセス: P4)



アーキテクチャできる課題項

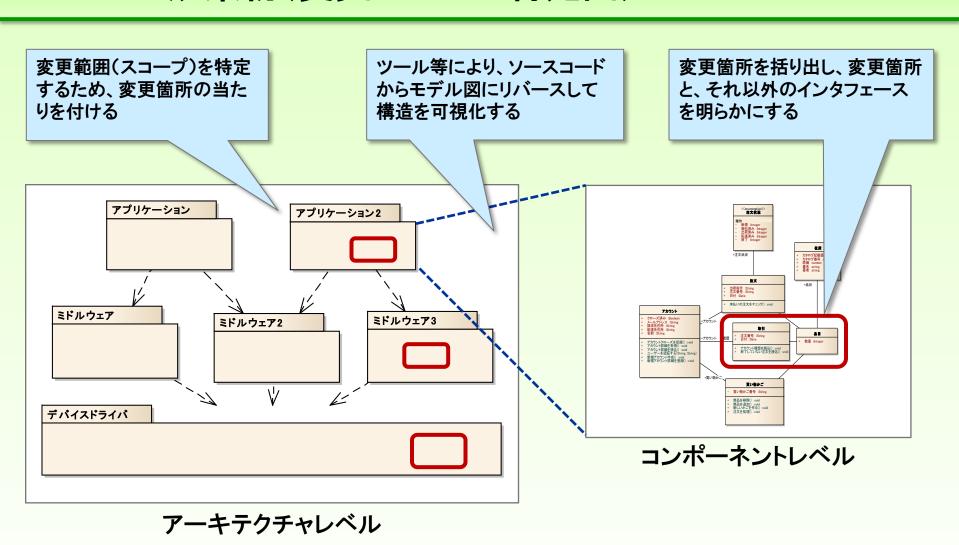
変更の際、アーキテクチャが劣化 し、設計品質が低下する場合が 多い

変更TMから各ソースプログラム 単位の変更設計の間に変更範囲 に限定したアーキテクチャ劣化 防止のための構造設計を行う

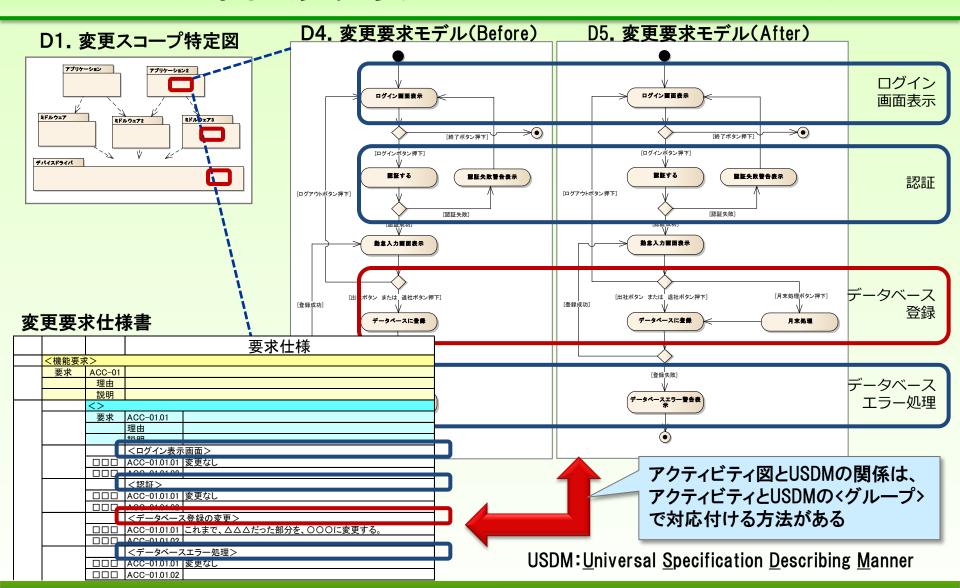
2-9. 解決策検討(成果物一覧)

プロセス	成果物名	具体的成果物
P1: 変更要求の範囲(変 更スコープ)を特定する	D1:変更スコープ特定図	(1)アーキテクチャレベル(パッケージ図) パッケージの単位が異なるので注意 (2)コンポーネントレベル コンポーネントの単位が異なるので注意
	D2:変更スコープ内設計モデル(Before)	ソースコードからリバース可能なUML図 構造図は可能だが振る舞い図は難しい
P3: 変更要求仕様を分析 する	D3:変更要求仕様書(TM付き)(1)変更TMに下記列を追加:・変更スコープ特定・変更要求モデル(Before/Afterの2行に分割)・変更設計モデル(")(2)上記以外の変更対象もBefore/Afterの2行に分割	モデル主体派生開発向けの変更要求仕様 書(TM付き)
	D4:変更要求モデル(Before)	UMLアクティビティ図(データと処理の流れを 表記可能)
	D5:変更要求モデル(After)	UMLアクティビティ図(データと処理の流れを 表記可能)
P4: 変更スコープ内の変 更設計モデルを作成しTM にAfter情報を明記する	D6:変更設計モデル(After)	必要に応じたUMLやMATLAB/Simulinkの構 造図、振る舞い図

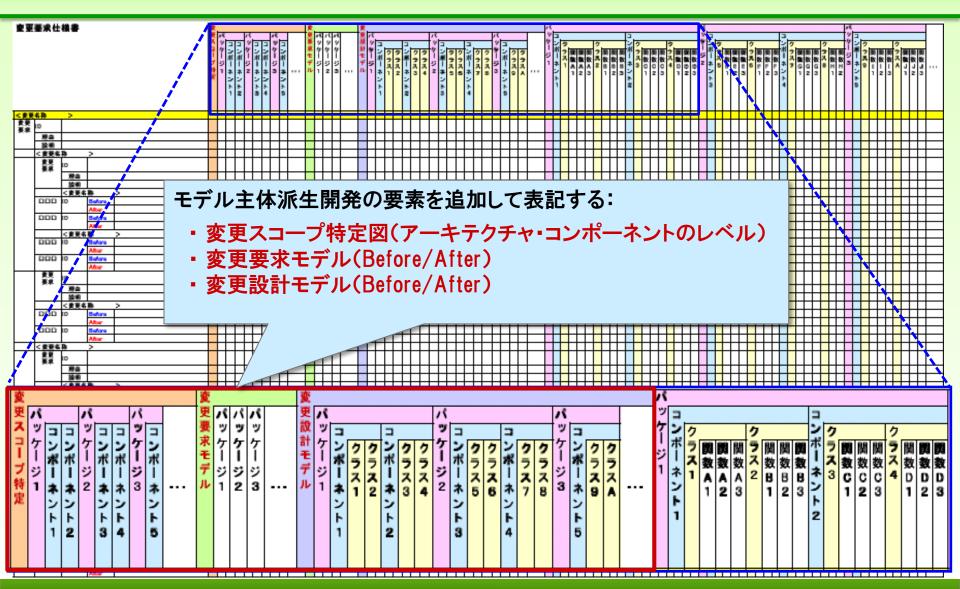
2-10. 成果物(変更スコープ特定図)



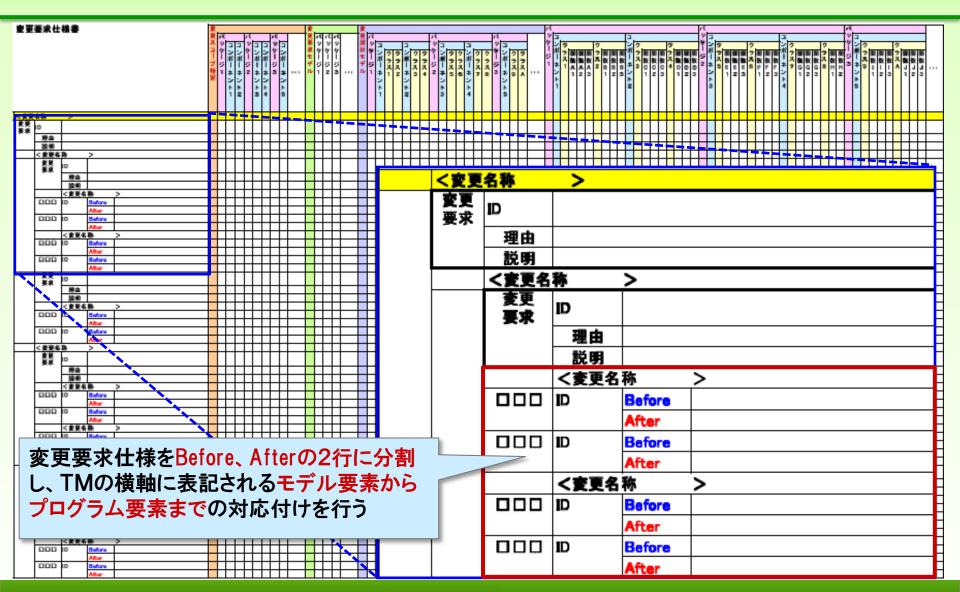
2-11. 成果物(変更要求モデル: Before と After)



2-12. 成果物(変更要求仕様書: TM要素)



2-13. 成果物(変更要求仕様書:変更仕様)



派生開発カンファレンス2013

ソースコード主体の派生開発からモデル主体の派生開発へ

~ 設計の見える化による設計品質の維持と改善 ~

Contents

- 1. T20研究会のメンバと活動
- 2. 課題分析と解決策検討
- ★3. サンプル事例による効果検証
 - 4. 今後の課題と方針

3-1. サンプル事例の概要

■ 液晶パネル加工制御システムの組込みソフト

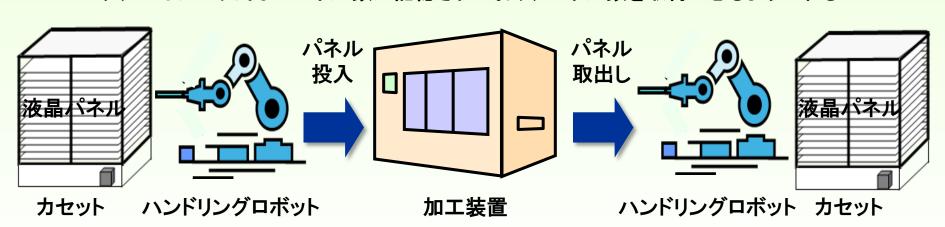
- 液晶パネル製造工程において、カセットに格納されたパネルを加工装置に投入、取出しを行う。
- ・カセットに格納されているパネルは、カセット毎に異なり、常に満杯とは限らない。

変更要求仕様【Before】

- パネルを加工装置に投入時、ハンドリングロボットは、カセットの最下部からパネルを取出す。
- ・ 取出し時にパネルの有無をセンサで判断して、最上段までパネルを取得する動作を行う.
 - → カセット内のパネルをすべて加工装置に投入後も、無駄な搬送動作が発生している.

変更要求仕様【After】

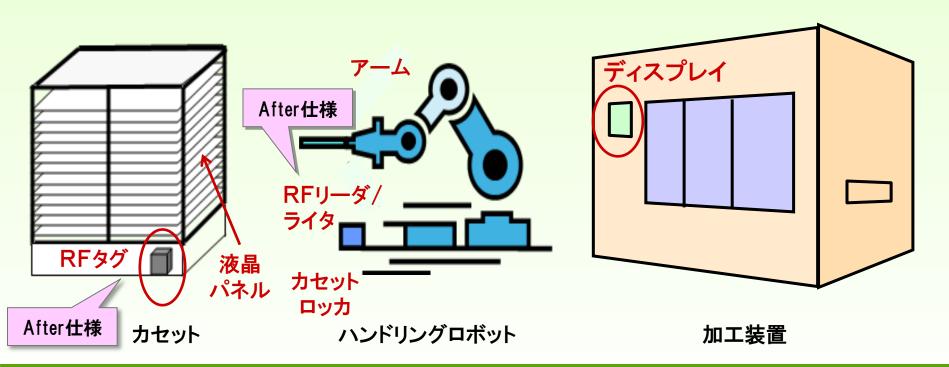
- カセット毎にRF(Radio Frequency)タグを取り付け、カセット固定位置に設置されたRFリーダ/ ライタより読出しと書込みを行う。
- RFタグにはカセット内のパネル数が記憶されており、パネル数を取得できるようにする。



3-2. サンプル事例のシステム構成

■ ハードウェア構成

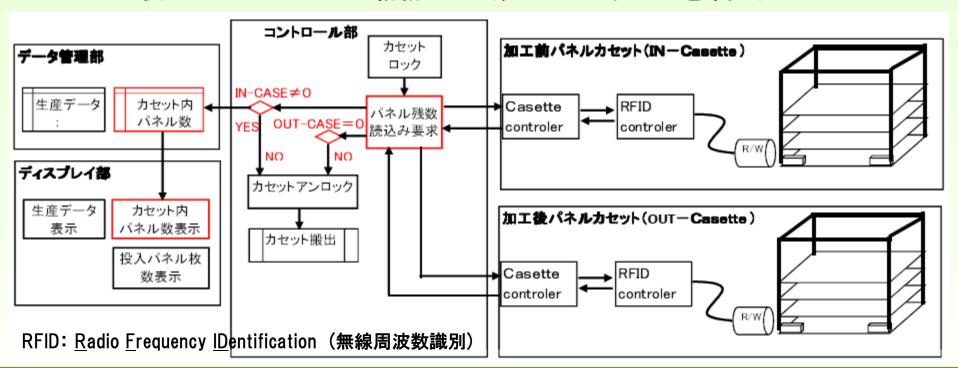
- ・カセット: RFタグ付(追加)、加工前と加工後の液晶パネル収納用の2種類がある 複数のカセットがベルトコンベアで移動してくる
- ハンドリングロボット: RFリーダ/ライタ(追加)、アーム、カセットロッカを装備する
- ・加工装置:生産データ表示用ディスプレイ付、液晶パネルを加工する装置



3-3. サンプル事例の変更要求: RFタグ読込み

■ RFIDを用いたカセット内パネル数管理機能の追加

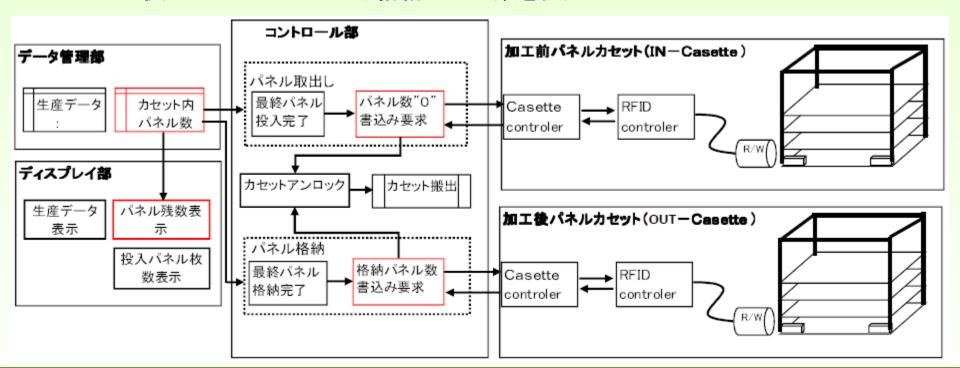
- (1) RFタグからパネル数読込み
 - カセット搬入時にパネル数を読込む
 - ・加工前パネルカセットでは、読込んだパネル数から投入パネルの最終位置を割出す
 - ・加工後パネルカセットでは、格納パネル数が"0"であることを確認する



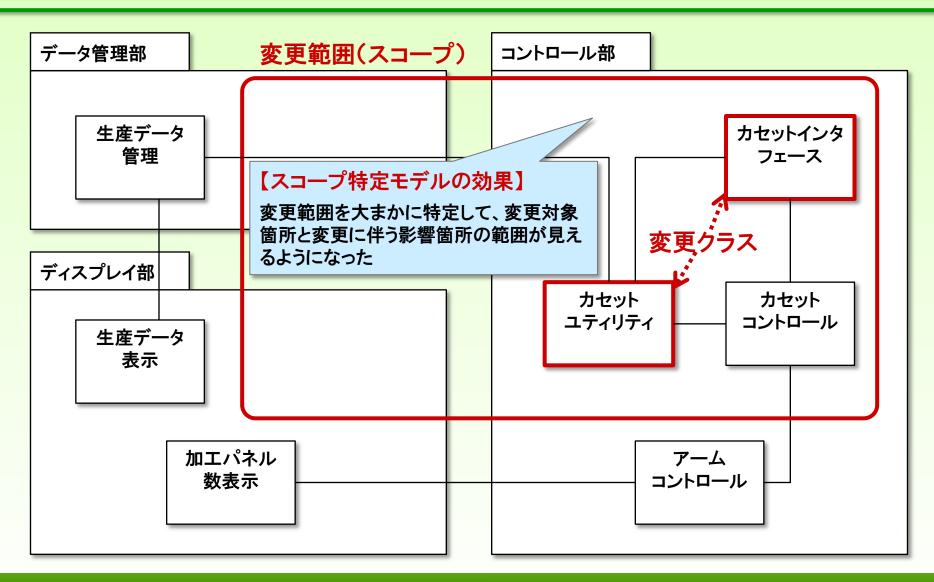
3-4. サンプル事例の変更要求: RFタグ書込み

■ RFIDを用いたカセット内パネル数管理機能の追加

- (2) RFタグへのパネル数書込み
 - カセット搬出時にパネル数書込みを行う
 - ・加工前パネルカセットには、最終パネル投入完了時にパネル数"0"を書込む
 - ・加工後パネルカセットには、格納パネル数を書込む



3-5. サンプル事例(変更スコープ特定図の効果)



3-6. サンプル事例(変更要求仕様書)

9	イトル	RFIDを用いた	カセット内パネル教管理	
		RFIDでカセット内のパネルの数を管理したい		
要求				
,	建 由	カセット内のパネル搬送の時間を短縮するため。 現状は、パネルの有無に拘らず、最終パネル位置まで搬送動作を行っているため、パネルが無い位置での搬送動作が無駄 になる。		
1	說明	・加工前パネル ・加工後パネル カセット搬入時!	CRFIDへの書込みを行う。 レカセットには、搬卸時に"0"を書込む レカセットには、格納枚数を書込む CRFIDの読込みを行う。 ドル数により、最終パネル位置を割出す	
	英文安 泰	REID_I	RFDからハイル気を認めた。認めのに他が失命性であれば、ガセッドを使出したい。	
		理由	加工前パネルカセットのRFIDにパネル数"0"が書込まれている場合、搬入パネルが無いため、カセットを 搬出する必要がある。また、加工後パネルカセットにパネルがある場合、加工装置から取出したパネルが カセット内のパネルと衝突する可能性があるため。	
		説明		
			レカセット搬入処理の変更 〉	
	000	RFID_1_1	【Before】 カセット搬入時、カセットをロックする。	
		DETD 4.0	【After】 カセットをロックし、RFIDからパネル数を読込む。	
	000	RFID_1_2	【Before】 該当処理なし。 【After】 パネルの部品番号が異なる場合、異なる部品番号を運知する。	
	000	RFID_1_3	【Before】 該当処理なし。	
		1015_1_0	[After] パネル数が"0"であれば、カセットのロックを解除し、輸出する。	
	変更仕様	く 加工後パネル	レカセット搬入処理の変更〉	
	000	RFID_1_4	【Before】 カセット搬入時、カセットをロックする。	
			【After】 カセットをロックし、RFIDからパネル数を読込む。	
	000	RFID_1_5	【Before】 該当処理なし。	
			【After】 パネル敷がO以外であれば、カセットのロックを解除し、搬出する。	
	***	Z RIFID_Z	ハヤル以入村、内にレルウ素とのにハヤル気がの以入え」は、ハンドラング制作と止めたい。	
		理由 説明	存在しないパネルに対してハンドリング動作をすることになり、その時間が無駄になるため。	
	変更仕様		レカセットハンドリング動作の変更 >	
	000	RFID 2 1	【Before】 カセット格納パネル数と無関係に最終パネル位置までハンドリング動作を行う。	
			【After】 RFIDから読込んだパネル数分のハンドリング動作を行う。	
	英文安 本	a KriiD_a	がセフト最山時、RFDにハイル状気と含むいのようにしたい。	
		理由	カセット撤出後も、カセット内のパネル数をRFIDに配復しておきたいため。	
		10.00		
	変更仕様	104 72	レカセット輸出処理の変更 〉	
	000	RFID_3_1	【Before】 パネルを加工装置に全て投入完了後、カセットのロックを解除する。	
		30.00_0_1	【After】 RFIDIC "O"を書き込み、ロックを解除する。	
	変更仕様	< 加工後パネル	レカセット撤出処理の変更〉	
	000	RFID_3_2	【Before】 加工されたパネルを全てカセットに格納完了後、カセットのロックを解除する。	
			【After】 RFIDに格納パネル数を書込み、ロックを解除する。	
	変更要求		ディスプレイにカセット内のパネル残数をリアルタイムに表示させたい。	
		理由	カセット内のパネル残骸をリアルタイムに確認できるようにしたいため。	
		説明		
	変更仕様	100.70	レ投入処理の変更 〉	
	000	RFID_4_1	【Before】 該当処理なし。	
			【After】 格納パネル数から投入パネル数を差引きパネル残数を求めディスプレイに表示する。	
	変更仕様	く 加工後パネル	レ取出し処理の変更 〉	
	000	RFID_4_2	【Before】 該当処理なし。	
			【After】 格納パネル数に取出しパネル数を加えパネル残骸を求めディスプレイに表示する。	

【要求】

RFIDでカセット内のパネルの数を管理したい 【理由】

カセット内パネル搬送の時間を短縮するため。 現状は、パネルの有無に拘らず、最終パネル 位置まで搬送動作を行っているため、パネル が無い位置での搬送動作が無駄になる。

【変更要求1】

RFIDからパネル数を読込み、読込んだ値が異常値であれば、カセットを搬出したい。

【変更要求2】

パネル投入時、RFIDから読込んだパネル数 分投入完了後、ハンドリング動作を止めたい。

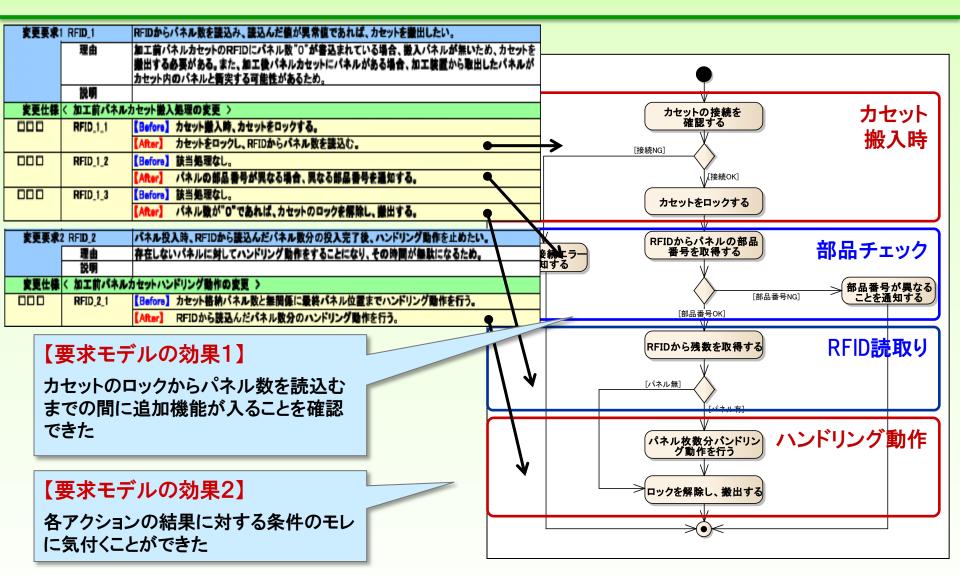
【変更要求3】

カセット搬出時、RFIDにパネル枚数を書込めるようにしたい。

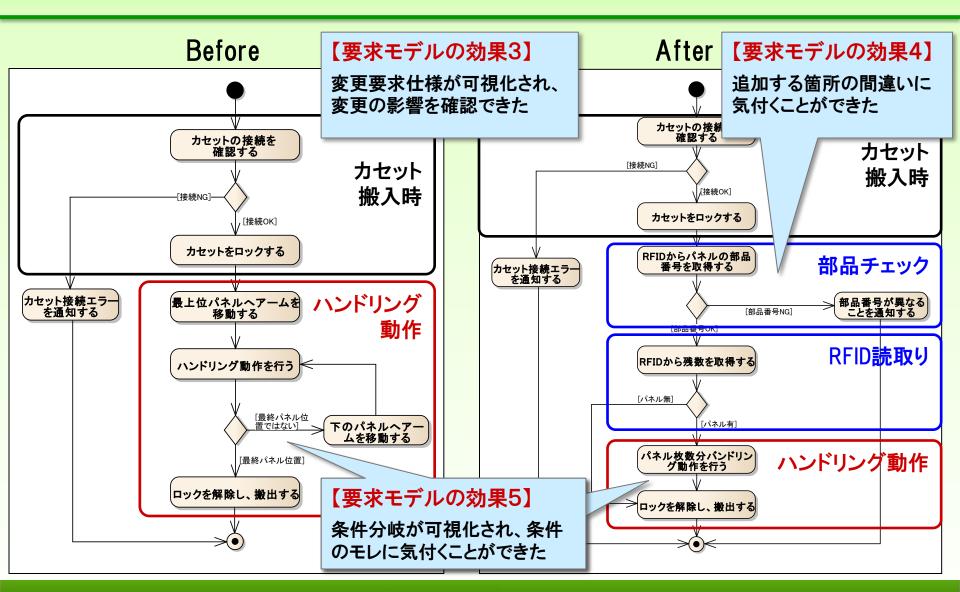
【変更要求4】

ディスプレイにカセット内のパネル残数をリアルタイムに表示させたい。

3-7. サンプル事例(変更要求モデルの効果-1)



3-8. サンプル事例(変更要求モデルの効果-2)

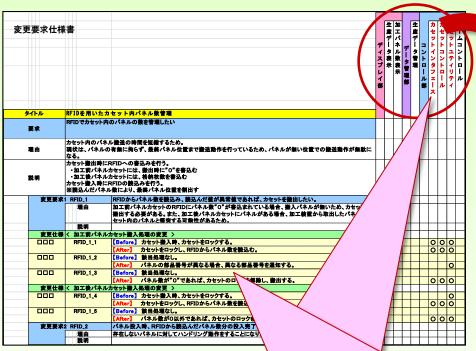


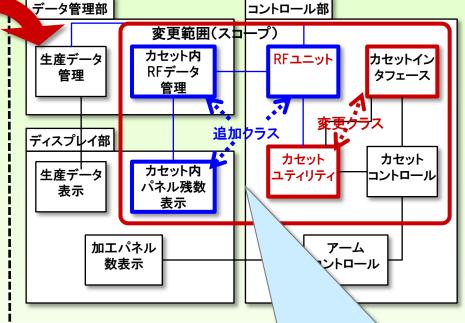
3-9. サンプル事例(変更設計モデルの効果)



構造を見える化

モデル主体の派生開発





【予想されたアーキテクチャの品質劣化】

ソースコードレベルの変更仕様と既存の構成要素だけ に着目してしまい、本来あるべきアーキテクチャの観点 が置き去りになる

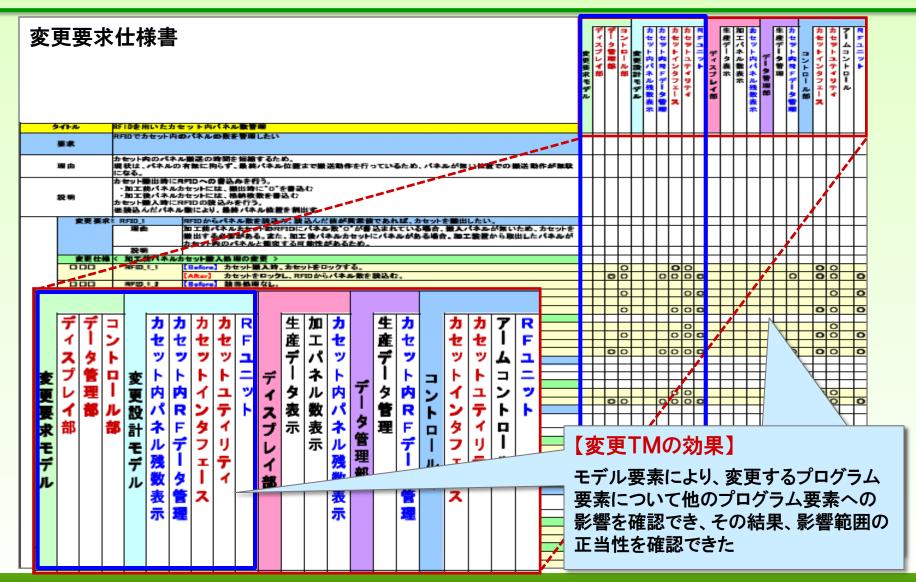
その結果、RFID機能に関する変更がカセットユティリティクラスに集中し、メソッド数が24から33に増加する

【設計モデルの効果】

モデル化により、RFID機能はカセットユティリティの 責務ではないことに気付き、RFユニットクラスを新た に追加して機能分散させた

その結果、カセットユティリティクラスのメソッド数増加による肥大化を防げた

3-10. サンプル事例(変更TM:クラスレベルの効果)



3-11. サンプル事例による効果検証のまとめ

No.	課題項目	課題内容	検証できた効果
1	開発プロセス	派生開発に特化したモデル駆動開発プ ロセスが確立されていない	今回該当なし
2	変更要求仕様	変更要求仕様の文章表現では曖昧さや 個人差があり分かりにくい	USDMとアクティビティ図の連携により、フローと 分岐が可視化され、ミス、モレに気付けた
3	スペックアウト	スペックアウトの成果物作成について有 効なガイドがない	変更スコープ特定図、変更設計モデル(Before)、 変更要求モデル(Before)を作成するスペックア ウトガイドができた
4	変更設計	変更設計仕様の記述がプログラム内の 視点になりやすく変更漏れが発生しや すい	変更範囲内の構造を可視化することで、構成要素の責務が明確になり、最適な要素へ変更を行うことで設計品質の劣化を防げた
5	影響範囲特定	変更の影響範囲の特定や局所化につい て具体的な方法がない	変更スコープ特定図や変更TMのモデル要素により、変更箇所とそれ以外の部分が明確になり、 影響範囲の確認が容易になった
6	アーキテクチャ	機能の変更・追加の中ではソフトウェア アーキテクチャの劣化防止や改善が難 しい	パッケージレベルから変更箇所をモデルで表現 することで、アーキテクチャレベルの品質劣化を 防止できた
7	開発支援ツール	派生開発を支援する強力なモデリング ツールがない	今回該当なし

派生開発カンファレンス2013

ソースコード主体の派生開発からモデル主体の派生開発へ

~ 設計の見える化による設計品質の維持と改善 ~

Contents

- 1. T20研究会のメンバと活動
- 2. 課題分析と解決策検討
- 3. サンプル事例による効果検証
- ★ 4. 今後の課題と方針

4-1. 今後の課題

■ 今後の活動計画

(1) XDDPへのモデリング手法導入:

【検討予定項目】

- モデルによるリファクタリング
- ・機能追加のモデル化
- (2) モデル駆動開発へのXDDP導入: モデル駆動開発における派生開発プロセスについて検討する
- (3) 影響範囲のモデル化:

モデル化する上での影響度、影響範囲の分析と変更範囲の判断に至る プロセスを検討する

(4) モデリングツールとの連携:

派生開発でモデリングツールの支援が必要な部分を検討して具体化する

4-2. 今後の方針

■ ガイドラインの作成と公開

「モデル主体派生開発ガイドライン」の構成案:

- プロセス定義
- 成果物と作成手順
- スペックアウト技法
- 事例紹介

■ 他研究会との連携

本研究会テーマと関連している研究会テーマ:

- T5 : 影響箇所の気付き
- T8 : 大規模システムへの効果的対応
- T9 : ビジネス領域での「XDDP」の活用
- T14: SPLと「XDDP」の連携
- T18: USDMと形式言語との接合における曖昧表現の克服
- T19: 派生開発におけるスペックアウトの仕方

派生開発カンファレンス2013

END

ソースコード主体の派生開発からモデル主体の派生開発へ

~ 設計の見える化による設計品質の維持と改善 ~

2013. 5. 24

派生開発推進協議会 T20研究会 (株)日立情報制御ソリューションズ

渡辺 滋